



世田谷区

本庁舎等整備工事News

<Vol.3>

掘削工事を進めています



2022年2月
世田谷区
庁舎整備担当部
庁舎建設担当課

掘削工事が進む東1期工区から第一庁舎を見た写真

東棟

東敷地では、地下を掘削するための山留が概ね完了し、解体が残っていた、集会室棟の地下を解体しながら、掘削を進めています。



新しい区民会館には、昇降式の前舞台を設置するため、客席前面の床の掘削作業を進めています。(左の写真)

客席の真下は空調ダクトを設置する空間となるため、掘削作業を進めています。(右の写真)



補修した箇所

区民会館ホールは竣工当時の外観に復元するため、今後、補修を行います。写真は、試験的に施工した箇所ですが、以前の補修跡が全く見えなくなっています(赤枠の右半分を補修しています)。(左の写真)

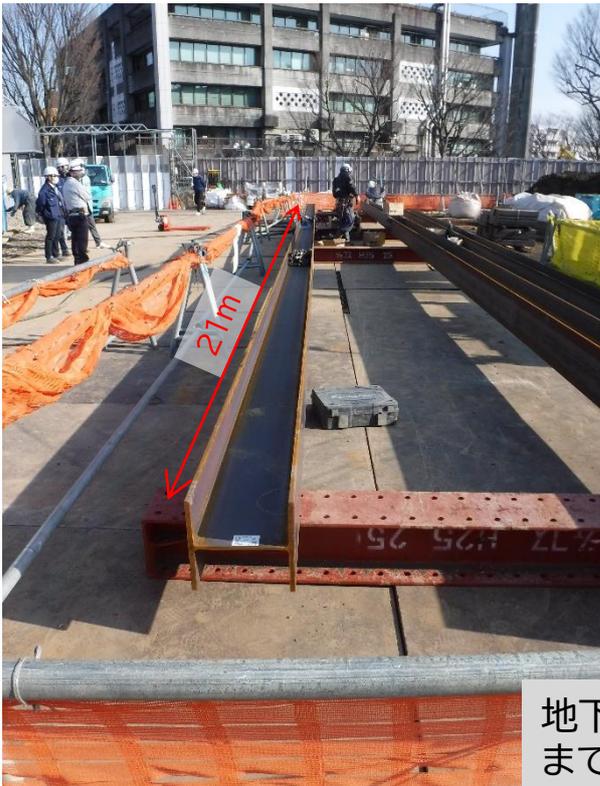
中央道路沿いの仮囲いに掲示されているアート作品は、区の産業創造プラットフォーム「SETAGAYA PORT(セタガヤポート)」の取組として、区内事業者「ASOMANABO(アソマナボ)」と協働し、開始した「ART WALL PROJECT(アートウォールプロジェクト)」により、子どもたちが作成したものです。(右の写真)



西棟



西敷地は、既存建物(第三庁舎プレハブ棟、非常用発電機室)の解体が完了し、新庁舎の建設に向け、山留工事が本格化しています。(上の写真)



解体した仮設発電機室の地下から取り出した既存のオイルタンク(左の写真)

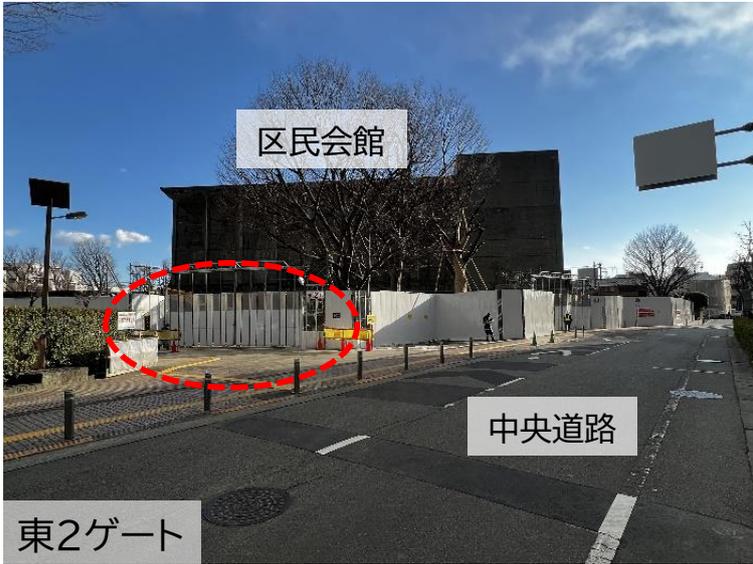
1月6日の大雪では、現場も一面雪景色となりました。翌朝には大成建設の皆さんにも協力いただき、敷地周辺の雪かきを行いました。(右の写真)



地下を掘削するための山留に使用する鉄骨です。地下18mまで掘削するため、長さは21mにもなります。(左の写真)

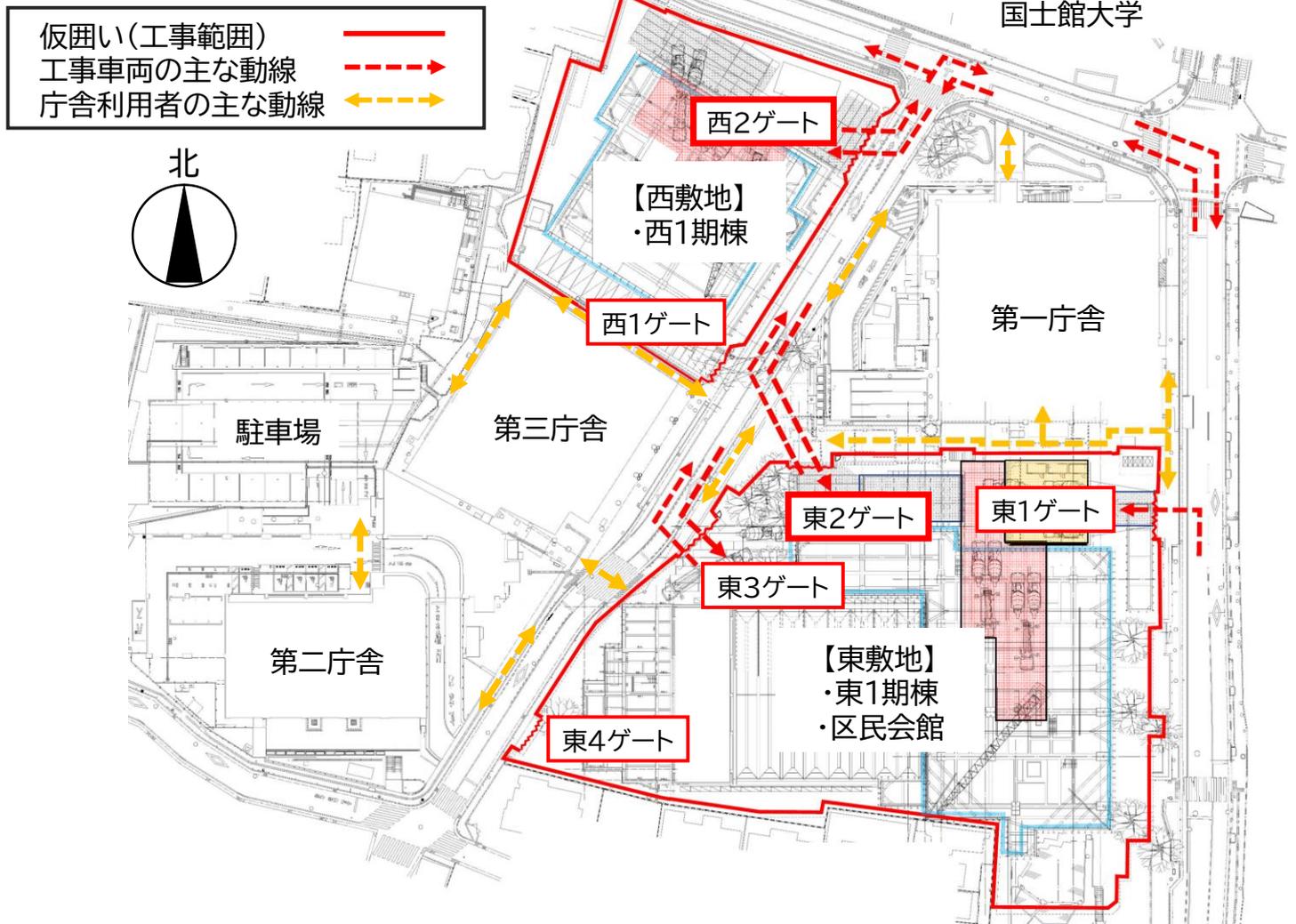
工事計画について

昨年7月の本格着工以降、複数回に渡り、庁舎利用者の方々の通行ルートの変更を行ってきました。今後、1期工事が完了する令和5年7月までは、下記の「全体仮設計画図」の動線を基本とし、引き続き、安全第一で工事を進めていきます。

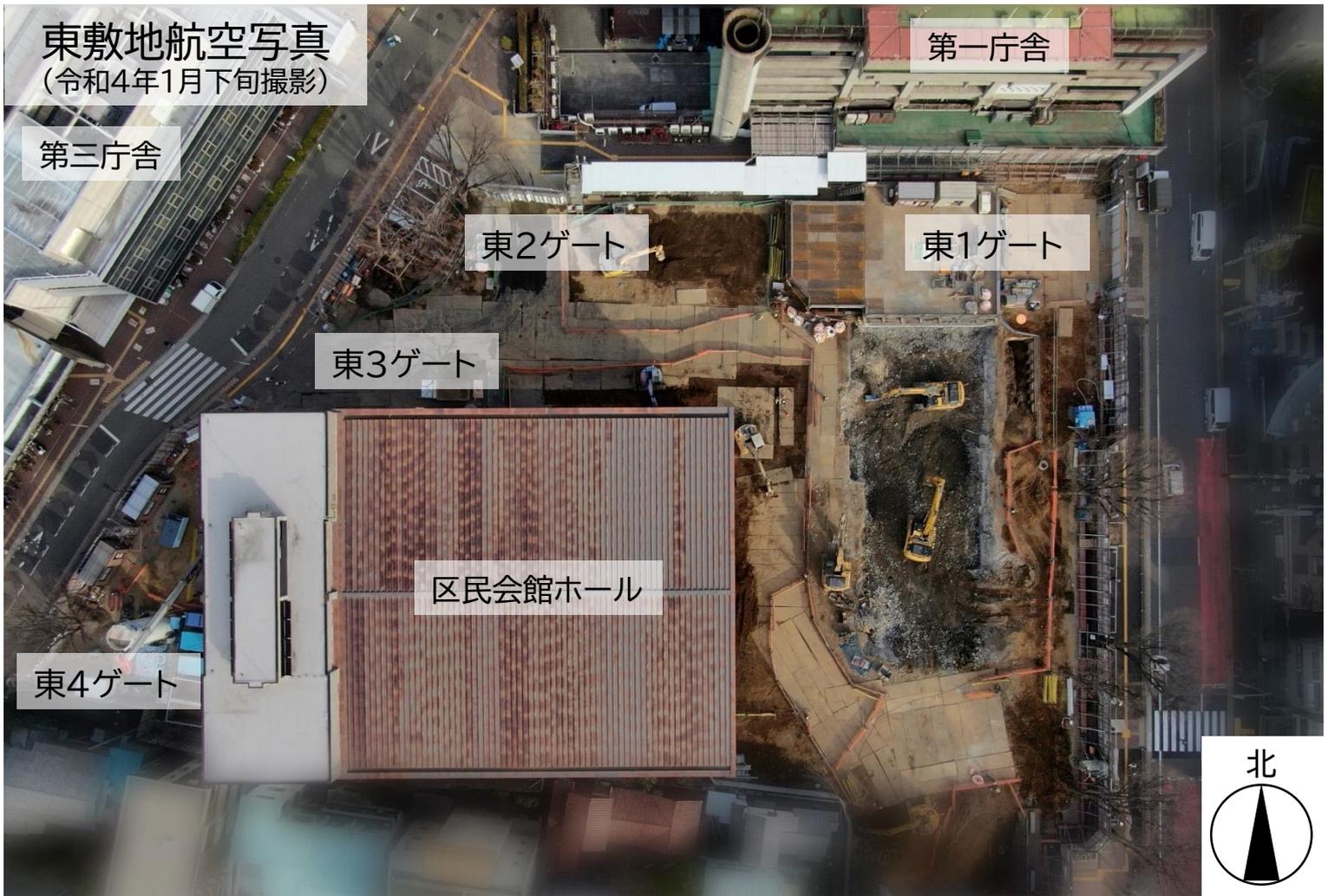


東敷地、西敷地ともに、第2ゲートをメインで使用します(左、上の写真)。誘導員を適切に配置し、一般車両・歩行者優先での誘導に努めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

全体仮設計画図



東敷地航空写真
(令和4年1月下旬撮影)



西敷地航空写真
(令和4年1月下旬撮影)



作成 世田谷区庁舎整備担当部庁舎建設担当課
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号
電話:03-5432-2986 FAX:03-5432-3006
協力 大成建設株式会社東京支店